19 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭57-52073

Int. Cl.³G 09 F 9/33H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7520-5 C 7739-5 F

④公開 昭和57年(1982) 3月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

タディスプレイ装置の製造方法

②特

頭 昭55-127181

②出

願 昭55(1980)9月16日

⑰発 明 者 定政哲雄

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内 切発 明 者 市川修

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑭代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

明

発明の名称

デイスプレイ装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

この発明は発光ダイオード(LBD)を用いた デイスブレイ 袋壷の製造方法に関する。

多数の L E D を配列して数字や図形を表示する デイスプレイ 装置では 電気信号を送り込むための 配線と L E D との接続方法を工夫することが必要 である。従来の接続方法ではワイヤボンディング 手法が一般的であつたが、特にLBDを多数用いる場合には第1図に示すような一度に多数のLB Dを接続する方法が近年さかんに開発されてきている。

本発明の目的は高さの異なる多数のLEDを高信頼性且つ簡便な手法で実装可能なディスプレイ装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は高さの異なる多数のLEDと、 LEDの間隔額域に充填する絶数体との設差をな くし、絶数体表面を耐らかに構成することによっ てLED及び絶数体表面の一部に形成する配線体 の設切れ断線を防止したものである。

以下第2図(a) - (d)を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。第2図(a) - (d)は本発明のディスプレイ接近の製造工程を示す断面図である。(a)

はあらかじめ所足の箇所に穴11及び縦方向配線 121、122 を設けてある絶縁善体(例えばPC桜) 13上に、3族(例えばの4)及び5族(例えばP) の元素より公知の方法で単偏されたLED 14、15 を導電性接着剤1.6で固着したものである。なお LBD14、15は例えば液相成長法で結晶成長を 行ないPH接合(凶示せず)を形成し、このPH 接合に属方向パイアスを印加することによつてL BDに発光現象が表われるものである。ところで **죖相長法で形成した成長層の厚さを制御するのは** 現在の枝衡では難かしく、又研磨によつて精度よ くLEDの厚さ(高さ)をそろえることも製造コ スト的に問題がある。従つてLED14、15の高 さには像少の違いが生じるのが実情である。次に D)に示すようにLED14、15の周署された面の 反対側の面(表面)を使うようにシート11をか ぶせ、クツション18と板19でLED14、15 の表面をおさえつける。そしてPC板13に設け た穴11から絶縁体(例えばエポキシ樹脂)20 を注入し固化する。固化する条件はエポキシ材料

以上記載したデイスプレイ装置の製造方法は、従来の方法で製造したものに比べる。の180と 絶縁体との境界に改差がなく、従つて180と絶 縁体上に形成した配線体の設切れ断線のないもの を提供できるものである。又、絶縁体に180と 配線体との接続をとるための穴を形成する必要が なくなり工程が開略化できる利点がある。即ち高 信頼性、高歩智り、簡便な方法でディスプレイ装 量を製造できる方法である。

第 3 図 (e) (f) は本発明の他の実施例で、製造工程 上第2図(c)(d)に相当する断面図である。第3図(e) は縦方向配線体に金属製リードフレーム31を用 いて配線端子の取り出しを容易にじ、とのリード フレーム 3 1 上に赤色 L E D 3 2 と緑色 L E D 33 を近接して銀ペースト34で固着したものである。 とのように高さの異なるLEDを近接して配列す る場合、特にシート35には貼着性のあるものを 用いることが有利となる。即ち、柔軟性をもつて LED表面に貼り着くため貼着シートとLED去 面との間に絶縁体が入り込むのを防止できる。又 男2図(b)で述べたクツションや板でしてD表面を 押える必要がなくなるのでより角便な手法となる。 絶縁体36はリードフレーム31を包むごとく形 **成することにより強固なディスプレイ装置を構成** するととも可能となる。第3回(のは第2回位)同様

時間暗57-52073(3)

33 # & L z p

35………貼着シート

真空悪者技術とPEP技術で検方向配線37を形成した後メッキ技術を用いて配線体を厚くして新練をより少なくしたものである。このディスアレイ技能は赤色 LED32と最色 LED33と近後させて配置することにより一発画素38から赤、緑、橙(赤森の合成色)色の多色表示が可能となり、

徴(赤緑の合成色)色の多色表示が可能となり。 (7317)代理人 弁理士 刷 近 躄 佑より情報量の多いものとである。 (ほか1名)

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来技術を用いて構成したディスプレイ接触の新面図、第2 図(a) ~ (d) は本発明のディスプレイ装置の製造方法を説明するための工程新面図、第3 図(a) (f) は本発明の他の実施例を説明するための断面図である。

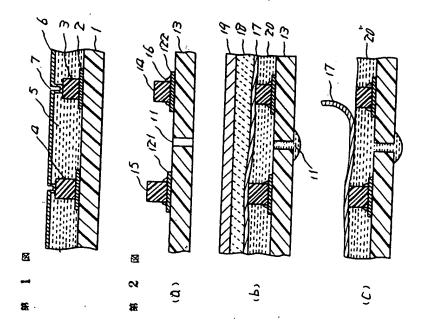
121、122 ……最方向配鍊体

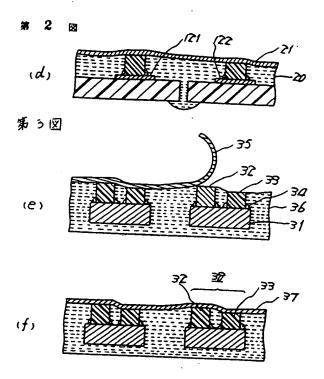
- 14, 15 L E D

: 121

.

- 31 ……………リードフレーム
- 32 ···············赤色LRD





手统被正本(方式、

昭和 年 月 56.2.26

符杆厅長官房

 事件の表示 昭和 55 年特顧第 127181 号

- 2. 発明の名称 ディスプレイ装置の製造方法
- 3. 補正をする者事件との関係 特許出題人(307) 東京芝浦 電気株式会社
- 4. 代 理 人
 〒100
 東京都千代田区内宰町1-1-6
 東京芝浦電気保式会社東京事務所内
 (7317) 弁理士 則 近 憲 佑 , , ,
- 5. 手伊神正指令の日付 昭和 56年1月27日(発送日)

6. 補正の対象

明細書の「図面の簡単な説明」の欄 図 面

7. 補正の内容

(2) 図面の第3 図を別紙のように訂正する。 以 上

第 3 20

